Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 57-060640

(43) Date of publication of application: 12.04.1982

(51)Int.Cl. H01J 9/02 // C25D 3/12 H01J 31/20

(21)Application number: 55-134480 (71)Applicant: TOYO KOHAN CO LTD

(22)Date of filing: 29.09.1980 (72)Inventor: KOIKE KAZUYUKI

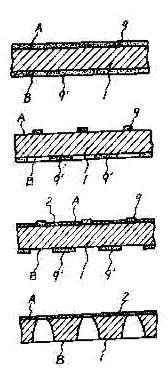
OKAMOTO HIROAKI KONDO YOSHIKAZU

# (54) MANUFACTURE OF COMPOUND SHADOW MASK

(57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture a cheap compound shadow mask of which small holes are very accurate, by forming a metal electro-deposied layer having small holes with required high precision on one side of the base of a specific electrytic iron foil and perforating the base by etching from the opposite side of the base foward the small holes.

CONSTITUTION: Photosensitive resin layer 9, 9' are formed on both surfaces of electrolytic iron foil 1 of which thickness is  $10W80\mu m$  and surface roughtness is Ra  $0.1W5\mu m$  respectively, Then, the photosensitive resin 9 is left on the parts of one side A of the iron foil 1 which shall be provided with small holes when electrodepositing the second metal 2 by photochemical process



or the like, and the photo- sensitive resin 9' is left on the opposite side B of the iron foil 1 so as to be perforated coaxially, toward the small holes, when the foil is etched later. Afterward, the second metal 2 is electro-deposited only on the surface A and then, the etching perforation is carried out from the opposite surface B coaxially with the small holes. Thereby, although the pitch of a mask is very fine, excellent accuracy of the small holes can be well secured.

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## ①特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—60640

⑤Int. Cl.³
 H 01 J 9/02
 // C 25 D 3/12
 H 01 J 31/20

識別記号 102 庁内整理番号 6377—5 C 6575—4 K 7525—5 C ④公開 昭和57年(1982) 4月12日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

### 砂複合シャドウマスクの製造法

②特

願 昭55-134480

②出

願 昭55(1980)9月29日

@発 明 者

小池一幸

下松市大字末武下285番地

⑩発 明 者 岡本浩明

下松市大字西豊井93番地

⑩発 明 者 近藤嘉一

下松市大字西豊井1651番地

⑪出 願 人 東洋鋼鈑株式会社

東京都千代田区霞が関一丁目 4

番3号

個代 理 人 弁理士 小林正

#### 明細書

1. 発明の名称

複合シャドウマスクの製造伝

#### 2 特許請求の範囲

(1) 厚み10~80μm、表面粗さ Ra 0.1~
1.5μmの電解鉄箔を基板とし、該基板の片面上に、触刻液に対し該基板より貴であり、高い精度を要求される小孔を有する金属電着層を設け、前記小孔と同軸的に連なるように前記券板の反対面より触刻穿孔することを特徴とする複合シャドウマスクの製造法。

(2) 厚み10~80μm、表面粗さRa 0・1~1・5μmの電解鉄箔を基板とし、該基板の片面上に、触刻液に対し該基板より貴であり、高い精度を要求される小孔を有する第2の金属を電着するに先立ち、触刻液に対し、前記基板と同等かもしくは貴であり、かつ前記第2の金属より車なる第3の金属を電着し、前記小孔と同軸的に連なるように前記基板の反対而より触刻穿孔することを特徴とする複合シ

ヤドウマスクの製造法。

3 発明の詳細な説明

ドウマスクという)の製造法に係るものである。
カラーテレビにおいて、電子ビーム位置決定用有孔遮へイ板に供されるシレドア孔またはスリット
孔を孔という)の異なる所像化あるく、の数を増して、解像力の良いのののである。
がない、解かりもないには、であるには、がかなさく、かったのののでは、であるがなさく、かったののででは、できないが、できない。近常、アウマスクが悪球ではでいた。近年、アウマススクが悪球ではでいた。近年、アウマススクが悪球ではでいた。近年では、アウマススクが悪ない。しており、このには、でマススクが悪なさく、かったのでで、近半、アウマススクが悪く、アウマススクが悪くでは、アウマススクが悪く、アウマススクがある。

た場合、孔の精度および均一さが著しく低下する

本発明は、金属基板と該金属板上に設けた電着

金属との組合せによるカラーテレビ用の複合シャ

この対策として、金属を基板とし、触刻液に対し金属基板より費なる金属を用い、予め寸法上重要な小孔を有する電着層を基板上に形成し、電着層に設けた孔と同軸的に連なるよう金属基板の反対面より基板を触刻穿孔して複合的なシャドウマスクを得る方法がある。

に比して著しく少ない。したがつて電解鉄箔を基板とすることにより、良好な触刻が可能であり、シャドウマスクの使用にあたつて、真空状態のブラウン管中での有害ガスの発生もない。しかも鉄であるからその特性は従来の実績ある鋼板と類似しており、螢光体の変色あるいは金属の蒸発などの問題もなく、従来の鋼板と同等に使用できるも

経験によれば、厚み100~200μ四の鋼板を

本発明の目的とするところは、ピッチが 0.2 脚以下の優徴細なシャドウマスクでも、小孔の精度が良好で、しかも安価なシャドウマスクの製造法を提供することにある。

のである。

その要旨は厚み10~80μm、表面粗き Ra 0.1 ~ 1.5μmの電解鉄箔を基板とし、該基板の片面上に、触刻液に対し、該基板より實であり、高い精度を要求される小孔を有する金属電着層を設け、前記小孔と同軸的に連なるように前記基板の反対面より触刻穿孔することを特徴とする複合シャドウマスクの製造法、さらには厚み10~80μm表面粗き Ra 0.1~1.5μmの電解鉄箔を基板とし、

用いた通常のエッチング法におけるピッチの下限は約0.3 mm、鋼板とニッケル電着を組合せた複合の場合約0.2 mmであり、それ以下では技術的に可能であつても、歩留りが著しく低下し実用的でない。したがつて、0.2 mmピッチ以下の微細なシャドウマスクにおいては基板の厚みが80 μ以下、好ましくは50 μ以下であり、しかも形状が良く、鋼板に類似した特性を有し、かつ安価に入手し得る金属基板が望まれる。

このような要請に応える金属基板としては、回転するチタンあるいはステンレス等のドラムを陰極として、第1鉄イオンを含む電解液からドラムに鉄を電着し、ドラムより剝離して得た電解鉄箔が必要条件を満足するものであることを、多くの実験によつて確認した。

電解鉄箔は圧延法によらないので、50 µ以下の厚みであつても容易に製造でき、しかもその形状あるいは厚み分布も良好である。また電解鉄箔は電解によるのでその純度は高く、触刻に支障をきたす不純物、あるいは介在物なども従来の圧延材

該基板の片面上に触刻液に対し、該基板より費であり、高い精度を要求される小孔を有する第2の金属を電着するに先立ち、触刻液に対し、前記基板と同等かもしくは費であり、かつ前記第2の金属より卑なる第3の金属を電着し、しかる後に第2の金属を電着し、前記小孔と同軸的に連なるように前記基板の反対面より触刻穿孔することを特徴とする複合シャドウマスクの製造法を提供することにある。

以下、本発明の内容を図面と共に詳細に説明する。 基板となる電解鉄箔は、例えば回転するチタン、 あるいはステンレス製のドラムを陰極として、塩 化第1鉄等の第1鉄イオンを含む電解液より、陰 極ドラム上に鉄を電着し、電着した鉄路でドラムより 別離することによつて得られ、電解鉄箔のドラムに接した面ではドラムの表面粗度で、での、 をした面では電解条件、たとえば電解液のPH、 湿度、電流密度を変えることにより、種々の表面 粗度の鉄箔が得られる。複合シャドウマスクの表 板として好ましい表面粗さBa は、ニッケル等の 金属を電着する面において 0.1~1.5 μ m であり、
0.1 μ m 以下であれば電着層の密着性が悪く、1.5
μ m 以上であれば小孔の精度が低下するので好ま
しくない。

電解鉄箔の厚みは10~80μm、好ましくは20 ~ 50 μ m であり、10 μ m 以下であれば強度が 著しく低下し、又80 μm以上であれば電解液に 接した面の粗き Ra が 1.5 μ m 以上になり、精度 が低下するので好ましくない。図面にしたがつて 電解鉄箔を基板とした場合の複合シャドウマスク の製法について説明すると、第1図のように電解 鉄箔 1 の両面に感光性樹脂層 9 , 9′を設け、次に 写真製版法により、電解鉄箔1の片面Aには第2 図に示すように、後で第2の金属2を電着する際、 小孔となる部分に第2の金属2が電着されないよ うに感光性樹脂 9 を残し、電解鉄箔 1 の反対面 B には、後の触刻の際、小孔と連なって同軸的に穿 孔されるよう感光性樹脂 9'を残留せしめる。つい で第3回に示すように第2の金属2を感光性樹脂 9を設けたA面のみに電着する。金属基板1が電

解鉄箔であるから、この場合の電着金属2としては、ニッケルもしくはニッケル合金が最も好ましい。というのは、ニッケルは電解鉄箔と性質も類似しており、耐熱性もあり、シャドウマスクの使用に先立つての熱処理において、熱膨股差により別離、変形を生じない。ニッケル電着の方法としては公知のワット浴、およびスルファミンを塩谷などがあり、またニッケル合金としてはニッケルーの場、ニッケルーリン、ニッケルーコバルトなどがある。

実用上第2の金属層2の厚みは強度的に5~25 c よくのの厚みが好ましく、このような厚みにおいて、精度の良い小孔を設けるには、感光性機脂9も厚くなければならない。この条件を満足する機能として、フィルム状のレジストでも完全に満足するもので基板である。のが細かくなると、第4図のようにおいては、 電解鉄箔1と感光性樹脂9との界面においては、 感光性 樹脂の境界が明瞭でなく、精度の悪

い部分5を生じ、触刻後小孔を平面的に見れば、 第5図の点線で示す所定の境界よりも精度の悪い 部分5に第2の金属2が余分にはみ出したような ガサ状(斜線)を呈する場合がある。したがつて 第2の金属2を電着する前に、第6図のように精 度の悪い部分5に相当する厚みに、後での触刻に おいて、触刻除去可能な第3の金属3を電着する とさらに孔の精度が向上する。この場合第3の金 属3が満たさなければならない条件として、触刻 液に対し、基板の電解鉄箔と同等か、もしくは貫 であり、第2の金属より卑、すなわち触刻されや すくなければならない。金属基板」が電解鉄箔で、 第 2 の金 属 2 がニッケルである場合、第 3 の金属 は鉄、コバルト、あるいは硫黄の多いニツケルな どであり、これらを得る方法には、鉄の場合、硫 酸鉄あるいは塩化鉄を主剤とする電解浴、コバル トの場合、硫酸、コバルトおよびアルカリ金属の 塩化物を主剤とする浴、硫黄を多く含有するニツ ケルの場合、公知の光沢ニッケルめつき浴などか 5 電解で第3の金属層3が得られる。

さて、細ピッチになるほど、第2の金属2あるい は第3の金属3を電着する面Aにおいては、感光 性樹脂9あるいは電着金属2または3と基板1が 接着する面積が小さくなるので、強固な密着性が 必要になる。電解鉄箔においては電解液に接した 面は粗化しやすい傾向にあり、この面に第2ある いは第3の金属層を設けると、基板に電着層が強 固に密着した複合シャドウマスクが得られる。第 7 図は第 2 の金属 2 の層を設けた後、そして第 8 図は第3の金属3、その上に第2の金属2を設け た後、それぞれこれらの面をシールして、反対面 より触刻穿孔した最終の断面を示す。触刻により 基板 1 および第3の金属3の一部のみが除去され、 第2の金属層2に精度の良い小孔が、そして基板 」に大孔を有する複合シャドウマスクが得られる。 以上のように圧延鋼板では実用的に製造不可能な 厚みの電解鉄箔を基板として、ニッケル等の電着 で予め所定寸法の小務を設けておき、触刻で小孔 と同軸的に連なるよう基板を穿孔すれば、ピッチ が 0.1 2 繭 と肉 眼 で 識 別 で きる 限 界 近 く で あつ て

も、小孔の精度に優れたシャドウマスクが容易に 得られる。

以下実施例にて具体的に説明する。

#### 実施例1

回転するチタンドラムを用いて、塩化第1鉄 5 0 0 8/1 を含む 電解浴で、温度 1 0 0℃、電流 密度 1 0 ~ 5 0 A/dm², P H 0 ~ 2.0 の条件で、チ タンドラム上に鉄をそれぞれ20μm, 30μm, 50 μm, 80 μm, 90 μmの厚みに電着し、 これを剝ぎ取り電解液に接した面(電着面)の表 面粗さ Raが 0.08 乃至 2.1 μm、ドラムに接し た面 ( ドラム面 ) の表面粗さ Ra が 0.2 μmの電 解鉄箔を得た。ついで、これらの電解鉄箔を基板 として、その両面に厚み25μmの感光性フィル ム状レシスト(リストン、デュポン社製)をラミ ネートし、鉄箔の電着面にはピッチ 0.1 5 嬲、巾 3 0 μm の多数のスリット状の小孔が電着で得ら れるようなレシストパターンを写真製版法により 設け、ドラム面には触刻で小孔と同軸的に連なる よう穿孔部を有するレジストパターンを写真製版

法により設けた。その後、触刻する面(ドラム面)をシールして、スルファミン酸ニッケル4008/lk、ホウ酸309/lkを含む電解浴で、温度55℃、電流密度6A/dm の条件で、厚み15μmのニッケルの条件で、厚み15μmのニッケルを変える面でで、触刻する面のシールを後、電着ではカールと、ボーメ45°の塩化第2数茶でではカーンケル層の電着性について、サイドウマスクを発、これについた。その結果を第1表にマスクを発、これについた。その結果を第1表にマスクを発、これについた。その結果を第1表にマスクを発、これに対した。そのははシャドを収まる。ニッケル層の電着性に折りめばた時でついては時でのスリット群を90°に折りめばた時でついた。地方の大手でのの外ででは、ボースを表ででは、特度については所定の小孔巾30μmとの表示した。

以上の測定結果よりん1,2,3は表面粗さRaが 粗くて、小孔の精度が悪い例、ん9は表面粗さRaがかっさくてニッケルの密着性が悪い例である。本 発明の範囲にあるん4~ん8はニッケルの密着性 および精度とも良好であった。

第1表 測定結果

<b>К</b> 6.	鉄箔の厚み (μm)	表面の粗さ(μm)	ニツケル層 の 密着性	小孔の 精度(#m)	判定
1	90	21	. 0	+10~+16	. ×
2	90	1.5	0	+9 ~+13	×
3	30	16	0	+8 ~+15	×
4	80	13	0	+4 ~+ 9	Δ
5	5 0	10	0	+1 ~+ 4	0
6	30	0.6	0	+2 ~+ 4	0
7	20	0.3	0	+1 ~+ 3	0
8	30	0.1	Δ	+1-~+ 4	0
9	20	8 0.0	×	+1 ~+ 5	0

### 実施例2

回転するチタンドラムを用いて、塩化第1鉄 5009/Lを含む電解浴で、温度100℃、電流 密度20~50A/dm、PH0.5~1.5の条件で、 チタンドラム上に鉄をそれぞれ20μm,30μm, 50μm,80μm,90μmの厚みに電着し、 これらを剝ぎ取り、電解液に接した面(電着面) の表面粗さRaが0.2μm 乃至1.6μm、ドラムに 接した面(ドラム面)の表面粗さRaが 0.2μm の電解鉄箔を得た。ついでこれらの電解鉄箔を基 板として、その両面に厚み25μmの感光性フィ ルム状レジスト(リストン・デユポン社製)をラ ミネートし、鉄箔の電着面にはピツチ 0.1 2 期, 巾 2 5 μ m の 多 数 の ス リ ツ ト 状 の 小 孔 が 電 着 で 得 られるようなレジストパターンを写真製版法によ り設け、ドラム面には触刻で小孔と同軸的に連な るよう穿孔部を有するレジストパターンを写真製 版法により設けた。その後、触刻する面(ドラム 面 ) をシールして硫酸鉄 4 0 0 8/2 、硫安 1 0 0 9/1 を含む電解浴で、温度50℃、電流密度4 A/dm の条件で、厚み2μmの鉄めつきを行い、 ついでスルファミン酸ニツケル400g/16、ホウ 酸 3 0 8/2 を含む電解浴で温度 5 5 ℃、電流密度 6 A/dm の条件で15μmのニッケルめつきを行 つた。その後、蝕刻する面のシールを除いて、電 着 面 を シ ー ル し 、 ボ ー メ 4 5°の 塩 化 第 2 鉄 溶 液 で 触 刻を行い、格子状のシャドウマスクを得、これ について小孔の精度を測定した。

この結果を第2表に示す。小孔の精度は所定の小

孔巾25μmとの差を求め、不良なもの×印、やや良好なもの△印、良好なもの○印で表示した。なお、比較のためニッケルめつきをする前に、鉄めつきをしない場合についても、上記の方法で試料をつくり、測定を行つた。

第2表 測定結果

No.	鉄箔の厚み ∞ (μm)	表面粗さ (μm)	鉄めつきの 有無	小孔の精度 (μm)	判定
1	90	1. 6	有	+10~+15	×
2	80	1 2	有	+ 2~+ 3	0
3	50	0-9	有	+ 1~+ 2	Q
4	50	0.6	. 有	. 0~+ 1	0
5	30	0.3	有	0~+ 2	0
6	20	0.2	有一	0~+ 1	0
7	80	1. 2	無	+ 3~+ 8	Δ
8	50	0 9	無	+ 2~+ 5	
9	30	1.0	無	+ 3~+ 6	
10	30	0.6	無	+ 2~+ 5	Δ :

施1~6は鉄めつきを施した例、施7~施10は 鉄めつきをしない比較例であり、ピッチが細かく、 小孔の巾が小さくなつた場合、施2~施6のよう に鉄めつきを施すことにより精度は一層良好になる。

### 4 図面の簡単な説

図面は、本発明の実施態様の一部を示す(但しの第 4 図及び第 5 図を除く)ものであり、第 1 図→第 2 図→第 3 図→第 7 図は金属基板上に第 2 の金属電着層をもつ複合シャドウマスクの製造ステツ金属電着層をもつ複合シャドウマスクの製造ステッカの一部を示す断面図であり、第 4 図は不良部の説明用断面図第 5 図は不良部(ガザ孔)の説明用平面図である。

1 · · · 金属基板 2 · · · 第 2 の金属電着層 3 · · · 第 3 の金属電着層 5 · · · 不良部 9 , 9 · · · · 感光性樹脂。

特許出願人 東洋鋼飯株式会社代理 人 小 林 ... 正

